

“2021 年中国覆铜板行业高层论坛暨 CCLA 成立三十周年庆典活动”

赞助办法

“2021 年中国覆铜板行业高层论坛暨 CCLA 成立三十周年庆典”将于 2021 年 7 月 22 日~24 日在青海省西宁市召开。鉴于“高层论坛暨三十周年庆典”活动都有众多企业积极利用这一有效平台进行宣传，为此提供赞助。为了回报赞助单位对协会工作的支持，现对赞助与服务有关事项说明如下：

一、赞助与服务

赞助额在 5000 或 10000 元以上

① 在会议主背景图上、会议代表证、会议邀请书、协会网站、杂志上作为赞助单位出现；

② 将赞助方的宣传资料分装在每个代表的资料袋中；

③ 在会前及会议休息期间播放赞助企业介绍 PPT（由公司自行设计 PPT 一页）；

④ 赞助单位易拉宝展示（由公司自行设计制作，尺寸为：80cm(宽)*200cm(高)）；

⑤ 按赞助额大小，依次在《CCLA 成立三十周年纪念册》中的彩色插页刊登赞助单位的彩色广告（该纪念册将赠送给全体会员、会议代表、相关政府部门、兄弟协会等。广告内容由公司提供，必须真实可靠，由此引发的纠纷一律由公司负责，广告设计由公司自行设计，版面尺寸为：205mm 宽×285mm 高。）；

⑥ 会议结束后将赞助单位名称及彩色广告上传至协会网站企业宣传栏。

二、相关事项：

1、凡有意向提供赞助的单位，请填写回执表，用电子邮件发至协会秘书处，并将赞助费用同时通过银行汇至协会账户。企业介绍 PPT 及在《CCLA 成立三十周年纪念册》中所收集的彩色宣传版面，请于 6 月 15 日前用电子邮件或微信（15667246308）发至协会秘书处。

2、会议赞助通信联络：

联系人： 王晓艳 13609146084

电 话： 029-33335234

E-mail: ccla33335234@163.com

3、汇款事项:

帐 户：中国电子材料行业协会

开户银行： 工行北京香河园支行

账 号： 0200 0191 0900 0125 724



中国电子材料行业协会覆铜板材料分会

2021年4月25日

《2021年中国覆铜板行业高层论坛》暨《CCLA成立30周年庆典》
赞助单位回执

赞助单位（签章）:

2021年 月 日

联系人		手机	
E-mail		广告资料 发出日期	
赞助金额 (元、大写)		汇出日期	